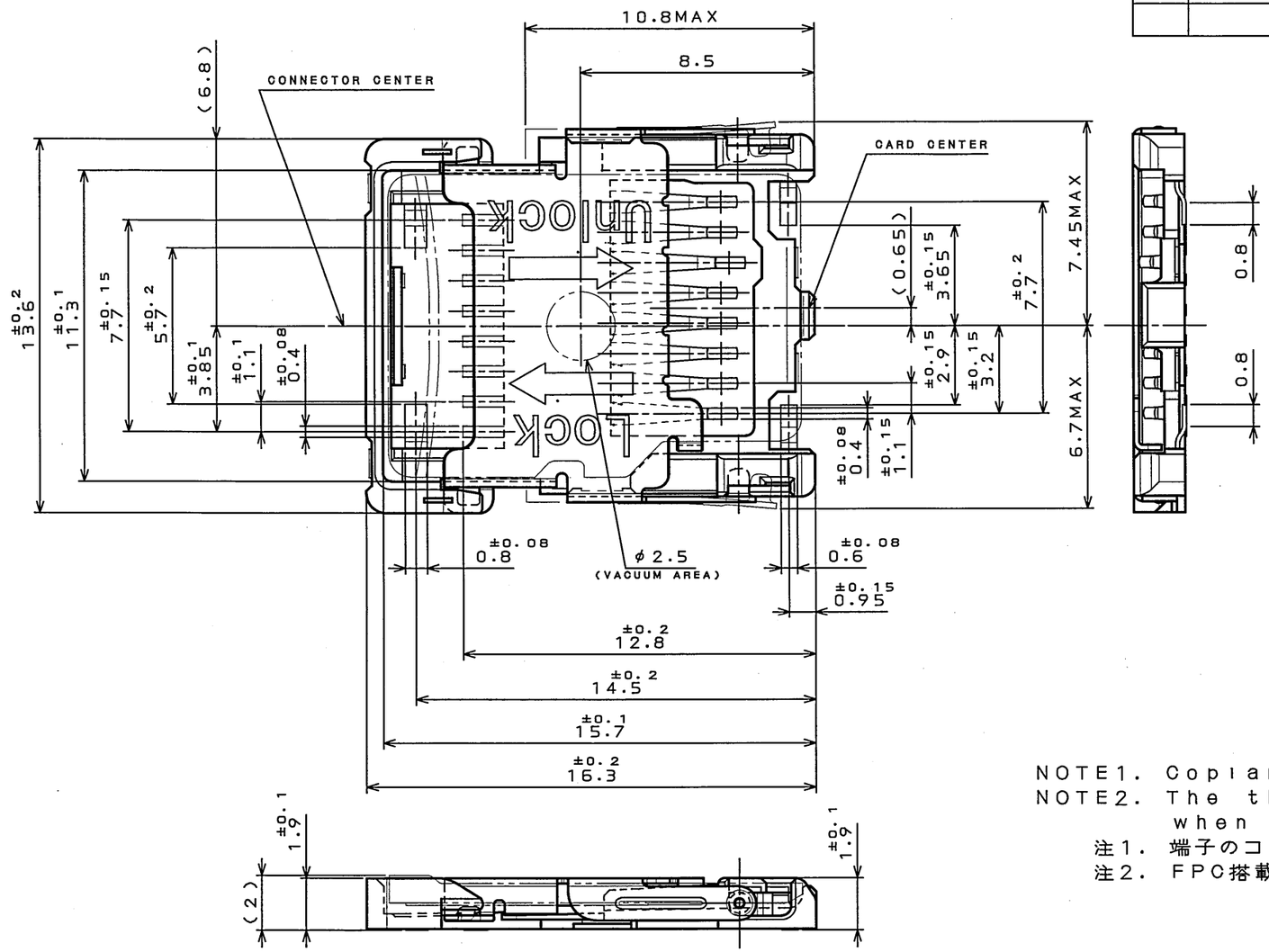
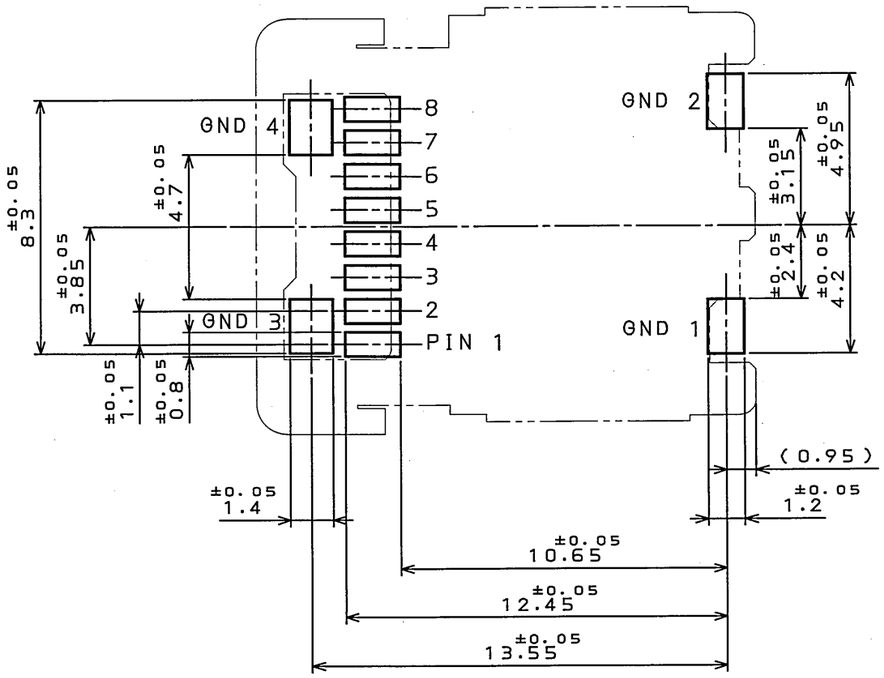
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ107021

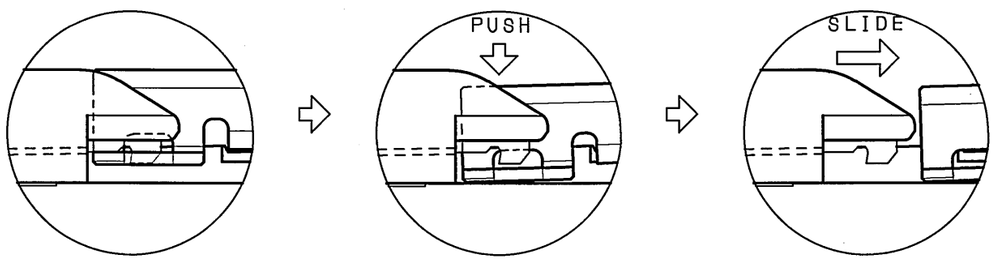




APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

NOTE1. Coplanarity of all terminals should be 0.1mm MAX.
NOTE2. The thickness of reinforcement board is 0.6MIN, when the product will mount on FPC.
注1. 端子のコプラナリティは0.1以下とする。
注2. FPC搭載時の補強版厚さは0.6以上とする。

CONTACT AREA (CARD SIDE)	TERMINAL AREA (P.W.B SIDE)	HINGE AREA
Au (0.5μm min) OVER Ni(2~6μm)	Au(0.03~0.2μm) OVER Ni(2~6μm)	Au(0.03~0.2μm) OVER Ni(2~6μm)



LOCK　　DETAIL A (SCALE 10:1)　　UNLOCK

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	COVER	1	STAILESS STEEL		
2	HOUSING	1	35% GF LCP		UL94 V-0 COLOR:BLACK
1	CONTACT	8	PHOSPHER BRONZE	Au OVER Ni(TABLE1)	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-10275-*
第1版(ORIGINAL DATE) 24.Aug.2006
尺度(SCALE) 5:1
シリーズ(SERIES) ST1
製図 DR.
担当 CHK. M.SHIMADA
査閲 APPD. J. Motojima
承認 APPD. A. Natori
名称(TITLE) ST1W008S4E
質量(MASS)
一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION): . ±0.8 / .X ±0.4 / .XX ±0.1 / .XXX ±
角度(ANGLES): X° ± / XX' ±

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
図面番号(DRAWING NO.) SJ107021
SIZE A3
版数(REV.) 1

JAE CONNECTOR.COM
Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2006, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)